PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60142607 A

(43) Date of publication of application: 27.07.85

(51) Int. CI

H03H 9/17

(21) Application number: 58246768

(22) Date of filing: 29.12.83

(71) Applicant:

NEC CORP

(72) Inventor:

HOSHINO SHIGEKI MIYASAKA YOICHI

(54) PIEZOELECTRIC THIN FILM COMPOSITE OSCILLATOR

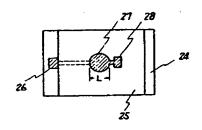
(57) Abstract:

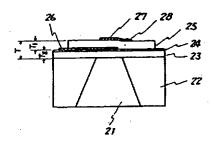
PURPOSE: To obtain a composite oscillator which is free of spurious response and has excellent characteristics by specifying the thickness ratio between a piezoelectric thin film and a silicon diaphragm and the ratio between the overall thickness and electrode size.

CONSTITUTION: The thickness of the ZnO piezoelectric thin film 25 is denoted as T_1 , and the thickness of the thin layer part of the silicon diaphragm consisting of a silicon thin film 23 and an SiO_2 thin film 24 by doping boron to high concentration is denoted as T_2 ; and the overall thickness of an oscillation part of multilayer structure is T and the diameter of an upper electrode 27 on the oscillation position is L. Then when their ratios are substituted by $X=T_2/T_1$ and Y=L/T so that $Y210X^2-20X+8.2$ (where 0<X20.7) and Y210.3X+4.4 (where 0.7<X<3.0), maximum electrode size which does not excite an in-harmonic overtone as spurious response is obtained and excellent characteristics having an oscillation component only near an electrode

obtained.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio





19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-142607

@Int.Cl.4

識別記号

洋

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)7月27日

H 03 H 9/17

7190 - 5J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 圧電薄膜複合振動子

> ②特 頣 昭58-246768

❷出 昭58(1983)12月29日

⑫発 明 者 者

眀

⑫発

東京都港区芝5丁目33番1号 東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社内 日本電気株式会社内

①出 頣 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

②代 理 弁理士 内原

発明の名称

特許請求の範囲

ンリコン・ダイアフラムの薄層上に絶録荷膜、 電極、ZnO圧電薄膜、低極の順で積層された構造 の振動部位をもち、その周録部をシリコン基板に よって支持された厚み振動圧電視合振動子におい て、ZnO薄膜の厚さをTi,シリコン・ダイヤフラ ムの薄層部の厚さをTa多層構造の振動部位全体の 厚さをTとし、さらに前記振動部位上の上部監極 は円形であり、その直径をLとし、ZnO薄膜とシ リコン・ダイヤフラムとの厚さの比 T₂ /T₁ をX 、 全体の厚さと円形電極の直径の比 L/Tを Y と置き 換えたときに、XとYが次式

Y≤10X* -20X+8.2 (ただし0<X≤0.7)

 $Y \le 10.3X + 4.4$ (ただし 0.7 < X < 3.0)

となる関係を有することを特徴とする圧電薄膜複 合振動子。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は圧電薄膜を用いた VHF UHF 用高周波 圧電振動子に関し、特化シリコン・ダイヤフラム と圧電薄膜との組み合わせからなる複合構造の扱 動部位を有する圧電薄膜振動子に関するものであ

(従来技術)

一般に、髙周波領域で使用される圧電振動子は 振動モードとして板面が厚さに比べて十分広い圧 電性薄板の厚み振動が用いられている。

厚み振動の共振周波数は圧電性薄板の厚さに反 比例するので高周波帯で使用するためには厚さを 薄くしたければならないが、厚さが 4 0 ミクロン 程度以下になると平行平面研磨などの加工が非常 に困難となる。

振動部分の厚さを薄くして5 0Mkk以上の厚み振 動圧電振動子を得る方法としては、第1図、第2 図の構造の圧電薄膜振動子が公知である。との圧 電薄膜振動子はンりコン基板 22の上に新ら元に

(1)

(2)

シリコン薄膜 2 3 と絶縁体の薄膜 2 4 を形成した 後、エッチングによってシリコン基板 2 2 に空孔 2 1 を形成し、さらに絶縁体薄膜 2 4 の上に順に 下地電極 2 6 、圧電薄膜 2 5 、上部電極 2 7 を形 成することによって製造するもので、一般に非圧

電性である神膜部材 23,24 と圧電神膜 25とからなる複合ダイアフラムが周緑部を基板 22によって支持された構造となっている。

圧電板だけからなる圧電振動子ではすでに実験 的にも理論的にも詳しく調べられており、インハ ーモニック・オーバートーン・モードがスプリア スとして励振されないような電極寸法もよく知ら れている。しかし、従来圧電薄膜を利用した複合 振動子においては、圧電板だけからなる圧電振動 子についての理論や実験から類推するほかはなく、 その類推が正しいかどうかは確かめられていなか った。

圧電薄膜複合振動子において発振器やフィルタ への応用面から電極寸法はできるだけ大きくする ことが必要であるが、電極寸法を増大するとスプ

(3)

部位上の上部電極は円形であり、その直径を1とし、2nO 海線とシリコン・ダイアフラムとの厚さの比 T_2/T_1 をX,全体の厚さと円形電極の直径の比L/TをYと置き換えたときにXとYが次式

Y≤10X²-20X+8.2 (ただし0<X≤0.7)

Y≤10.3X+4.4 (ただし0.7<X<3.0) で表わされる関係を有していることを特徴とする 圧電薄膜複合振動子である。

次に本発明について詳細に説明する。 (実施例)

第1,第2図は本発明の振動子の振動部位の基本構造を示している。第1,第2図にかいて、22は表面が(100)面であるようなシリコン基板、21はエッチングによって基板に作製した空孔、23はホウ素を高機度にドープしたシリコン薄膜である。24は温度補償のために設けられた薄いSiO。 漆膜、26は下地電極、25は ZnO圧電漆膜、27は上部円形電極である。

第1,第2図のような複合振動子に対して一例 として、以下 Zn O 薄膜 25 とシリコン 薄膜 23 の 特開昭60-142607(2)

リアスが励揺されるようになり、特性が悪くなる。 よってスプリアスが励揺されずできるだけ大きな 電極寸法をもつ振動子が実現できれば、非常に実 用上大きな効果をもたらす。

(発明の目的)

本発明は上記のような複合振動子において、インハーモニック・オーパートーンがスプリアスとして励振されない最大電極寸法をもち、かつ振動成分が電極近傍にだけ存在することができるシリコン・ダイアフラムと圧電薄膜の厚さの比をもち、良好な厚み縦振動特性をもつ複合振動子を実現することを目的としている。

(発明の構成)

本発明はシリコン・ダイアフラムの薄層上の厚み方向に絶縁薄膜、下部電極、 Zn O薄膜、上部電極の順に積層された多層構造の振動部位を有し、 周線部をシリコン基板によって支持された厚み振動圧電振動子にかいて Zn O薄膜の厚さを Ti、シリコン・ダイヤフラムの薄層部の厚さを Ti 多層構造の振動部位全体の厚さを Te とし、さらに前記振動

(4)

厚さの比が1の場合について説明する。

ZnO薄膜 2 5 の厚さをT₁ , シリコン薄膜の厚さをT₂ , 上部円形電極の直径をL 、複合構造部位の全厚をT とする。複合振動子において全面電極の場合の共振周波数をfr² , 電極値径がLのときの共振周波数をfrとする。また複合板の圧電反作用に帰因し実効電気機械結合係数R^e に依存する周波数低下量を

$$\triangle = 1 - \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{16}{\pi^2}} R_1^{e^2} \right)$$

とする。との時、この複合振動子の基本厚み縦振動の共振特性を第3図に示す。第3図は電極運径 Lを変化させたときの振動子の規格化された共振 周波数の変化を示したものできる。第3図におおいて、 Γ_{Γ} $\sqrt{\triangle}$ \simeq 1.9 では0 \leq φ \leq φ の領域には共振の数は1点(〇印をつけた I 点)しかなく、その場合の振動子の表面の変位 Q には最動部位中心から熔の方へ第4図に示したようになり、基本モードだけが電極近傍に閉じ込められ、スプリナスは低いの方、 Γ_{Γ} $\sqrt{\triangle}$ \simeq 2.2 では、0 \leq φ \leq 1 の領域に共振周波数が2点(口印をつけたJ点)あり、そ

(5)

特開昭60-142607(3)

の場合の2点での振動子の装面の変位」「は振動部位中心から端の方へ、第5図(a)、第5図(b)に示されたようになり、基本モードだけでなく、第5図(b)に示されたような2次のインハーモニック・オーバートーンも電極近傍に閉じ込められ、スプリアスとなる。

一般に第3図においてわかるように、 $L_T\sqrt{\triangle}$ の値が大きくなるとインハーモニック・オーパートーンが $0 \le p \le 1$ の領域に入り、その場合、スプリアスとして励振される。第3図における破缺は圧 電板だけからなる円形電極をもつ振動子について、したものであり、実静は円形電をもつ複合を引いている。第3図からわかるように同じ $L_T\sqrt{\triangle}$ の値に対しても圧電板だけの場合とで共振周波数が異なり、圧電振動子の場合とで共振周波数が異なり、圧電振動子の結果から複合振動子の場合を予想するとはできない。

第3図からわかるように、ある $\frac{L}{T}$ $\sqrt{\triangle}$ の値以下では $0 \stackrel{<}{-} \psi \stackrel{<}{\le} 1$ の領域にインハーモニック・オーバートーンが存在しなくなるので、その時の値 $\frac{L}{T}$ $\sqrt{\triangle}$

(1)式で表わされる領域に関する具体的な一例として、 Z_nO の膜厚 $T_1=3.88$ μ m、 S_1 の膜厚 $T_2=3.88$ μ m の複合振動子の特性について述べると、 L_T の値が1.6 (L=1.25 μ m) の場合を財作した結果、スプリアスが生じない共振特性が得られた。なか本発明に係る振動子の製造方法の概略は次

のとおりである。

表面にボロンドーブされたシリコン基板の両面に Si,N. 保護膜 CVDをつけ、フォトレジストで異方性エッチングしない部分をおおり。ブラズマエッチングによってレジストがない部分の Si,N.膜を除去し、その後エテレンジアミンーピロカテコールー水の異方性エッチング液でエッチングする。その後リン酸で残りの Si,N.膜を除去し、表面に Au/T 電極を蒸着でつけ、その上に Zn O膜をスパッタでつける。その後、AI 電極をリンテラフィ(リフトオフ)で ZnO 上につける。

また前述の式はスプリアスの発生しない最大電極寸法の条件であるが、Y<10X¹ -20X+8.2(0<X ≤0.7)又はY<10.3X+4.4(0.7<X<3.0)の範囲でも になるような電極寸法にすれば、発振器及びフィルタ等に使用してもスプリアスが生じない 特性が 得られるととになる。

第 6 図に Z_n O薄膜とシリコン薄膜の厚さの比 T_*/T_* に対する $\frac{I_0}{T}$ の値を示す。第 6 図から、スプリアスが生じない最大電極寸法となる時の I_0/T の値は $I_0/T=Y$, $T_*/T_*=X$ とするとほぼ次式で近似できることが明らかである。

即ち、 $Y=10X^2-20X+8.2$ (ただし0<X ≤ 0.7)

Y=10.3X+4.4 (ただし0<X<3.0) T./T. = 3.0の場合になって、上、2004

また、T₁/T₁ = 3.0 の場合において、LT=20.0の場合、0≤p≤1 の領域には共振周波数は基本モード」点だけしかないけれども、その時の変位は第7図に示したようにたり、摄動子に励振される撮動変位は電極の外側にも波衰せずに伝播する。このため、振動子を構成するダイフフラムの端の影響が無視できなくなり、良い特性が得られないことがわかる。よって、発振器及びフィルタへ応用する時には複合振動においては、T₁/T₁の値を3.0より小さくする必要がある。

(8)

Yの値がそれぞれ10X-20X+8.2(あるいは 10.3X+4.4) に近い場合はスプリアスのない良好 な特性が得られる。ただしYが1に近づく範囲で は振動子は良好な特性が得られない。

以上述べたよりに本発明によればスプリアスの ない良好な特性の複合提動子が得られ工業的価値 も多大である。

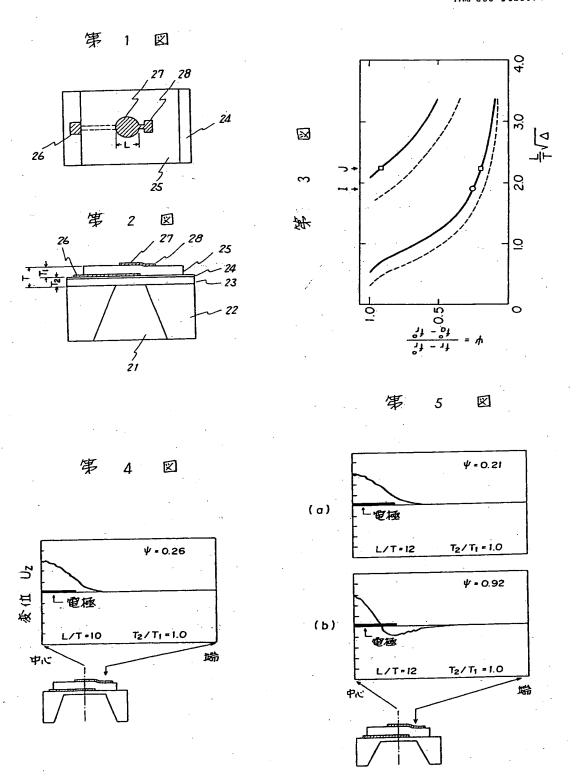
図面の簡単を説明

第1図,第2図はZnO/Si複合提動子の構造を示す図、第3図は援動子において電極寸法を変化した時の共振周波数の変化を示す図、第4図、第5図、第7図は援動子の表面における変位以zの大きさを示す図、第6図はZnO薄膜とSi薄膜の比T₂/T₁に対するスプリアスが生じない最大電極寸法Lと振動子の厚さTの比L₀/Tの値を示す図である。

以上の図において 2 2 はシリコン基板、 2 3 は シリコン薄膜、 2 4 は SiO, 薄膜、 2 5 は ZnO 薄 膜、 26,27,28 は電極、 2 1 は空孔を示している。 (10^{0元人 介理士} 内 原 晋

(9)

特開昭60-142607(4)



特開昭60-142607(5)

